market@aporesearch.com | +86-17600652182
全球市场研究报告出版机构



2026–2032年中国外延（EPI）晶圆市场展望报告

行业	发布日期	页数	格式
电子与半导体	2026-08-13	90	PDF

报告编号	出版方	更新日期
1744628303	APO Research Inc.	2026-08-13

报告版本与报价

中文报告	PDF ¥22,900	PDF + Word ¥26,900	PDF + Excel ¥25,400	PDF + Word + Excel ¥27,900
英文报告	PDF ¥22,900	PDF + Word ¥26,900	PDF + Excel ¥25,400	PDF + Word + Excel ¥27,900
中英文报告	PDF ¥45,800	PDF + Word ¥49,800	PDF + Excel ¥48,300	PDF + Word + Excel ¥50,800

APO RESEARCH
报告样本 · 仅供评估 · 1744628303

报告简介

根据 APO Research（河南阿谱尔国际信息咨询有限公司）的统计及预测，2026年中国外延（EPI）晶圆市场规模将为百万元，预计2032年将达到 百万元，年复合增长率（CAGR）为 %（2026-2032）。中国市场在过去几年变化较快，2025年市场规模为 百万元，约占全球的 %，预计2032年将达到 百万元，届时全球占比将达到 %。

本报告旨在全面梳理外延（EPI）晶圆领域产品系列，深入洞悉行业特点、市场存量空间及增量空间，并结合市场发展前景评估外延（EPI）晶圆领域内各类竞争者所处地位。

在中国市场，外延（EPI）晶圆的主要生产企业包括主要包括STMicroelectronics (Norstel)、ROHM (Sicrystal)、ShinEtsu、SUMCO和Global Wafers等，其中 占据的市场份额最大，其次是 ，预计2026年前五大厂商份额为 %。

从产品类型方面来看，硅占有重要地位，预计2032年份额将达到 %。同时就应用来看，存储在2026年份额大约是 %，未来几年CAGR大约为 %。

本报告覆盖生产、消费与进出口，对在中国市场中扮演重要角色的全球及本土厂商给出收入、销量、价格、毛利率、份额、供应链等关键指标。历史数据为2021–2025年，预测数据为2026–2032年

主要厂商包括：

STMicroelectronics (Norstel)

ROHM (Sicrystal)

ShinEtsu

SUMCO

Global Wafers

Siltronic

Wafer Works Corporation

Cree (Wolfspeed)

II-VI Advanced Materials(Ascatron)

Showa Denko K.K.(NSSMC)

(c) 2026 APO Research. 版权所有。

Epiworld Intenational

SK Siltron(Dupont)

TYSiC

按照不同产品类型，包括如下几个类别：

硅

碳化硅

氮化镓

砷化镓

磷化

其他

按照不同应用，主要包括如下几个方面：

存储

微处理器

模拟集成电路

分立器件和传感器

其他

本文正文共10章，各章节主要内容如下：

第1章：

报告范围、研究目标、研究方法、数据来源、数据交互验证；

第2章：

外延（EPI）晶圆产品细分及中国总体规模（销量、销售收入等数据，2021-2032年）；

第3章：

中国市场外延（EPI）晶圆主要厂商竞争分析，主要包括外延（EPI）晶圆销量、收入、市场份额、价格、产地及行业集中度分析；

第4章：

中国市场外延（EPI）晶圆主要厂商基本情况介绍，包括公司简介、产品型号、销量、价格、收入及最新动态等；

第5章：

中国不同类型外延（EPI）晶圆销量、收入、价格及份额等；

第6章：

中国不同应用外延（EPI）晶圆销量、收入、价格及份额等；

第7章：

外延（EPI）晶圆行业供应链分析；

第8章：

外延（EPI）晶圆行业发展环境分析；

第9章：

中国本土外延（EPI）晶圆生产情况分析，及中国市场外延（EPI）晶圆进出口情况；

第10章：

研究结论

本报告的关键问题

市场空间：中国外延（EPI）晶圆行业市场规模情况如何？未来增长情况如何？

产业链情况：中国外延（EPI）晶圆厂商所在产业链构成是怎样？未来格局会如何演化？

APO RESEARCH 报告样本 · 仅供评审 · 1744628303

(c) 2026 APO Research. 版权所有。

厂商分析：中国外延（EPI）晶圆领先企业是谁？企业情况怎样?

目录

1 前言

1.1 报告范围

1.2 本报告涉及到的年份

1.3 研究目标

1.4 研究方法

1.5 数据来源

1.5.1 二手信息来源

1.5.2 一手信息来源

1.6 数据交互验证

2 外延（EPI）晶圆市场综述

2.1 产品定义及统计范围

2.2 中国外延（EPI）晶圆发展现状及未来趋势（2021-2032）

2.2.1 外延（EPI）晶圆行业目前现状分析

2.2.2 外延（EPI）晶圆发展趋势

2.2.3 中国市场外延（EPI）晶圆收入及增长率（2021-2032）

2.2.4 中国市场外延（EPI）晶圆销量及增长率（2021-2032）

2.3 外延（EPI）晶圆分类

2.3.1 硅

2.3.2 碳化硅

2.3.3 氮化镓

2.3.4 砷化镓

2.3.5 磷化

2.3.6 其他

2.3.7 中国不同产品类型外延（EPI）晶圆销售额增长趋势（2021 VS 2025 VS 2032）

2.4 外延（EPI）晶圆应用

2.4.1 存储

2.4.2 微处理器

2.4.3 模拟集成电路

2.4.4 分立器件和传感器

2.4.5 其他

2.4.6 中国不同应用外延（EPI）晶圆销售额增长趋势（2021 VS 2025 VS 2032）

3 中国主要厂商分析

3.1 中国主要厂商外延（EPI）晶圆产能市场份额

3.2 中国外延（EPI）晶圆市场竞争格局

3.2.1 中国主要厂商外延（EPI）晶圆复合年增长率

3.2.2 中国市场主要厂商外延（EPI）晶圆销量（2021-2026）

3.2.3 中国市场主要厂商外延（EPI）晶圆销售收入（2021-2026）

3.2.4 中国市场主要厂商外延（EPI）晶圆销售价格（2021-2026）

3.2.5 中国主要生产商外延（EPI）晶圆收入排名（2024-2026）

3.2.6 中国主要生产商外延（EPI）晶圆总部及产地分布

APO RESEARCH
报告样本 · 仅供评估 · 1744628303

(c) 2026 APO Research. 版权所有。

3.2.7 中国主要厂商外延（EPI）晶圆产品类型及应用

3.2.8 中国主要厂商成立时间及外延（EPI）晶圆商业化日期

3.2.9 中国外延（EPI）晶圆行业集中度、竞争程度分析

3.2.10 新增投资及市场并购活动

4 参与公司概览

4.1 STMicroelectronics (Norstel)

4.1.1 STMicroelectronics (Norstel)概况

4.1.2 STMicroelectronics (Norstel)主要业务

4.1.3 STMicroelectronics (Norstel) 外延（EPI）晶圆产品基准

4.1.4 STMicroelectronics (Norstel) 外延（EPI）晶圆销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

4.1.5 STMicroelectronics (Norstel)战略举措

4.2 ROHM (Sicrystal)

4.2.1 ROHM (Sicrystal)概况

4.2.2 ROHM (Sicrystal)主要业务

4.2.3 ROHM (Sicrystal) 外延（EPI）晶圆产品基准

4.2.4 ROHM (Sicrystal) 外延（EPI）晶圆销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

4.2.5 ROHM (Sicrystal)战略举措

4.3 ShinEtsu

4.3.1 ShinEtsu概况

4.3.2 ShinEtsu主要业务

4.3.3 ShinEtsu 外延（EPI）晶圆产品基准

4.3.4 ShinEtsu 外延（EPI）晶圆销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

4.3.5 ShinEtsu战略举措

4.4 SUMCO

4.4.1 SUMCO概况

4.4.2 SUMCO主要业务

4.4.3 SUMCO 外延（EPI）晶圆产品基准

4.4.4 SUMCO 外延（EPI）晶圆销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

4.4.5 SUMCO战略举措

4.5 Global Wafers

4.5.1 Global Wafers概况

4.5.2 Global Wafers主要业务

4.5.3 Global Wafers 外延（EPI）晶圆产品基准

4.5.4 Global Wafers 外延（EPI）晶圆销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

4.5.5 Global Wafers战略举措

4.6 Siltronic

4.6.1 Siltronic概况

4.6.2 Siltronic主要业务

4.6.3 Siltronic 外延（EPI）晶圆产品基准

4.6.4 Siltronic 外延（EPI）晶圆销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

4.6.5 Siltronic战略举措

4.7 Wafer Works Corporation

4.7.1 Wafer Works Corporation概况

4.7.2 Wafer Works Corporation主要业务

4.7.3 Wafer Works Corporation 外延（EPI）晶圆产品基准

4.7.4 Wafer Works Corporation 外延（EPI）晶圆销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

4.7.5 Wafer Works Corporation战略举措

APO RESEARCH 报告样本 · 仅供评估 · 1744628303

(c) 2026 APO Research. 版权所有。

4.8 Cree (Wolfspeed)

4.8.1 Cree (Wolfspeed)概况

4.8.2 Cree (Wolfspeed)主要业务

4.8.3 Cree (Wolfspeed) 外延（EPI）晶圆产品基准

4.8.4 Cree (Wolfspeed) 外延（EPI）晶圆销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

4.8.5 Cree (Wolfspeed)战略举措

4.9 II-VI Advanced Materials(Ascatron)

4.9.1 II-VI Advanced Materials(Ascatron)概况

4.9.2 II-VI Advanced Materials(Ascatron)主要业务

4.9.3 II-VI Advanced Materials(Ascatron) 外延（EPI）晶圆产品基准

4.9.4 II-VI Advanced Materials(Ascatron) 外延（EPI）晶圆销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

4.9.5 II-VI Advanced Materials(Ascatron)战略举措

4.10 Showa Denko K.K.(NSSMC)

4.10.1 Showa Denko K.K.(NSSMC)概况

4.10.2 Showa Denko K.K.(NSSMC)主要业务

4.10.3 Showa Denko K.K.(NSSMC) 外延（EPI）晶圆产品基准

4.10.4 Showa Denko K.K.(NSSMC) 外延（EPI）晶圆销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

4.10.5 Showa Denko K.K.(NSSMC)战略举措

4.11 Epiworld Intenational

4.11.1 Epiworld Intenational概况

4.11.2 Epiworld Intenational主要业务

4.11.3 Epiworld Intenational 外延（EPI）晶圆产品基准

4.11.4 Epiworld Intenational 外延（EPI）晶圆销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

4.11.5 Epiworld Intenational战略举措

4.12 SK Siltron(Dupont)

4.12.1 SK Siltron(Dupont)概况

4.12.2 SK Siltron(Dupont)主要业务

4.12.3 SK Siltron(Dupont) 外延（EPI）晶圆产品基准

4.12.4 SK Siltron(Dupont) 外延（EPI）晶圆销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

4.12.5 SK Siltron(Dupont)战略举措

4.13 TYSiC

4.13.1 TYSiC概况

4.13.2 TYSiC主要业务

4.13.3 TYSiC 外延（EPI）晶圆产品基准

4.13.4 TYSiC 外延（EPI）晶圆销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

4.13.5 TYSiC战略举措

5 外延（EPI）晶圆市场分析，按类型

5.1 中国不同产品类型外延（EPI）晶圆销量及市场份额（2021-2032）

5.1.1 中国不同产品类型外延（EPI）晶圆销量（2021-2032）

5.1.2 中国不同产品类型外延（EPI）晶圆销量市场份额（2021-2032）

5.2 中国市场不同产品类型外延（EPI）晶圆收入及市场份额（2021-2032）

5.2.1 中国市场不同产品类型外延（EPI）晶圆收入（2021-2032）

5.2.2 中国市场不同产品类型外延（EPI）晶圆收入市场份额（2021-2032）

5.3 中国市场不同产品类型外延（EPI）晶圆价格走势（2021-2032）

6 外延（EPI）晶圆市场分析，按应用

6.1 中国不同应用外延（EPI）晶圆销量及市场份额（2021-2032）

APO RESEARCH
报告样本 · 仅供评估 · 1744628...03

(c) 2026 APO Research. 版权所有。

6.1.1 中国不同应用外延（EPI）晶圆销量（2021-2032）

6.1.2 中国不同应用外延（EPI）晶圆销量市场份额（2021-2032）

6.2 中国市场不同应用外延（EPI）晶圆收入及市场份额（2021-2032）

6.2.1 中国市场不同应用外延（EPI）晶圆收入（2021-2032年）&（百万元）

6.2.2 中国市场不同应用外延（EPI）晶圆收入市场份额（2021-2032）

6.3 中国市场不同应用外延（EPI）晶圆价格走势（2021-2032）

7 市场生态系统

7.1 外延（EPI）晶圆产业链分析

7.2 外延（EPI）晶圆上游产业链分析

7.3 外延（EPI）晶圆中游产业链分析

7.4 外延（EPI）晶圆下游产业链分析

7.5 外延（EPI）晶圆行业生产模式

7.6 外延（EPI）晶圆行业采购模式

7.7 外延（EPI）晶圆销售模式

7.7.1 直接销售与间接销售

7.7.2 外延（EPI）晶圆典型经销商

8 动态分析

8.1 外延（EPI）晶圆行业发展分析---发展趋势

8.2 外延（EPI）晶圆行业发展分析---厂商壁垒

8.3 外延（EPI）晶圆行业发展分析---驱动因素

8.4 外延（EPI）晶圆行业发展分析---制约因素

8.5 外延（EPI）晶圆中国企业SWOT分析

8.6 外延（EPI）晶圆行业发展分析---行业政策

8.6.1 行业主管部门及监管体制

8.6.2 行业相关政策动向

8.6.3 行业相关规划

9 中国本土外延（EPI）晶圆产能、产量分析

9.1 中国外延（EPI）晶圆供需现状及预测（2021-2032）

9.1.1 中国外延（EPI）晶圆产能、产量、产能利用率及发展趋势（2021-2032）

9.1.2 中国外延（EPI）晶圆产量、市场需求量及发展趋势（2021-2032）

9.2 中国外延（EPI）晶圆进出口分析

9.2.1 中国市场外延（EPI）晶圆主要进口来源

9.2.2 中国市场外延（EPI）晶圆主要出口目的地

10 研究结论

11 免责声明

APO RESEARCH
报告样本 · 仅供评估 · 1744628303

(c) 2026 APO Research. 版权所有。

图表目录

表格清单：

- 表1: 研究范围
- 表2: 二手数据来源
- 表3: 外延（EPI）晶圆行业目前发展现状
- 表4: 外延（EPI）晶圆发展趋势
- 表5: 中国不同产品类型外延（EPI）晶圆销售额增长趋势（2021 VS 2025 VS 2032）&（百万元）
- 表6: 中国不同应用外延（EPI）晶圆销售额增长趋势（2021 VS 2025 VS 2032）&（百万元）
- 表7: 中国市场主要厂商外延（EPI）晶圆产能（2025-2026）&（千件）
- 表8: 中国市场主要厂商外延（EPI）晶圆销量和收入市场规模及复合年增长率（2021 VS 2026）
- 表9: 中国市场主要厂商外延（EPI）晶圆销量（2021-2026）&（千件）
- 表10: 中国市场主要厂商外延（EPI）晶圆销量市场份额（2021-2026）
- 表11: 中国市场主要厂商外延（EPI）晶圆销售收入（2021-2026）&（百万元）
- 表12: 中国市场主要厂商外延（EPI）晶圆销售收入市场份额（2021-2026）
- 表13: 中国市场主要厂商外延（EPI）晶圆销售价格（2021-2026）&（美元/件）
- 表14: 中国市场主要厂商外延（EPI）晶圆收入排名（2024-2026）&（万元）
- 表15: 中国市场主要厂商外延（EPI）晶圆产品类型及应用
- 表16: 中国外延（EPI）晶圆行业集中度（CR5 and HHI）
- 表17: 2025年中国外延（EPI）晶圆主要厂商市场地位（第一梯队、第二梯队和第三梯队）
- 表18: 中国外延（EPI）晶圆市场投资、并购等现状分析
- 表19: STMicroelectronics (Norstel) 外延（EPI）晶圆概况
- 表20: STMicroelectronics (Norstel)主要业务
- 表21: STMicroelectronics (Norstel) 外延（EPI）晶圆产品基准
- 表22: STMicroelectronics (Norstel) 外延（EPI）晶圆销量（千件）、收入（百万元）、价格（美元/件）及毛利率（2021-2026）
- 表23: STMicroelectronics (Norstel)战略举措
- 表24: ROHM (Sicrystal) 外延（EPI）晶圆概况
- 表25: ROHM (Sicrystal)主要业务
- 表26: ROHM (Sicrystal) 外延（EPI）晶圆产品基准
- 表27: ROHM (Sicrystal) 外延（EPI）晶圆销量（千件）、收入（百万元）、价格（美元/件）及毛利率（2021-2026）
- 表28: ROHM (Sicrystal)战略举措
- 表29: ShinEtsu 外延（EPI）晶圆概况
- 表30: ShinEtsu主要业务
- 表31: ShinEtsu 外延（EPI）晶圆产品基准
- 表32: ShinEtsu 外延（EPI）晶圆销量（千件）、收入（百万元）、价格（美元/件）及毛利率（2021-2026）
- 表33: ShinEtsu战略举措
- 表34: SUMCO 外延（EPI）晶圆概况
- 表35: SUMCO主要业务
- 表36: SUMCO 外延（EPI）晶圆产品基准
- 表37: SUMCO 外延（EPI）晶圆销量（千件）、收入（百万元）、价格（美元/件）及毛利率（2021-2026）
- 表38: SUMCO战略举措
- 表39: Global Wafers 外延（EPI）晶圆概况
- 表40: Global Wafers主要业务
- 表41: Global Wafers 外延（EPI）晶圆产品基准
- 表42: Global Wafers 外延（EPI）晶圆销量（千件）、收入（百万元）、价格（美元/件）及毛利率（2021-2026）
- 表43: Global Wafers战略举措
- 表44: Siltronic 外延（EPI）晶圆概况
- 表45: Siltronic主要业务
- 表46: Siltronic 外延（EPI）晶圆产品基准
- 表47: Siltronic 外延（EPI）晶圆销量（千件）、收入（百万元）、价格（美元/件）及毛利率（2021-2026）
- 表48: Siltronic战略举措
- 表49: Wafer Works Corporation 外延（EPI）晶圆概况
- 表50: Wafer Works Corporation主要业务
- 表51: Wafer Works Corporation 外延（EPI）晶圆产品基准
- 表52: Wafer Works Corporation 外延（EPI）晶圆销量（千件）、收入（百万元）、价格（美元/件）及毛利率（2021-2026）
- 表53: Wafer Works Corporation战略举措
- 表54: Cree (Wolfspeed) 外延（EPI）晶圆概况

APO RESEARCH 样本 · 仅供评估 · 17446 8303

(c) 2026 APO Research. 版权所有。

- 表55: Cree (Wolfspeed)主要业务
- 表56: Cree (Wolfspeed) 外延（EPI）晶圆产品基准
- 表57: Cree (Wolfspeed) 外延（EPI）晶圆销量（千件）、收入（百万元）、价格（美元/件）及毛利率（2021-2026）
- 表58: Cree (Wolfspeed)战略举措
- 表59: II-VI Advanced Materials(Ascatron) 外延（EPI）晶圆概况
- 表60: II-VI Advanced Materials(Ascatron)主要业务
- 表61: II-VI Advanced Materials(Ascatron) 外延（EPI）晶圆产品基准
- 表62: II-VI Advanced Materials(Ascatron) 外延（EPI）晶圆销量（千件）、收入（百万元）、价格（美元/件）及毛利率（2021-2026）
- 表63: II-VI Advanced Materials(Ascatron)战略举措
- 表64: Showa Denko K.K.(NSSMC) 外延（EPI）晶圆概况
- 表65: Showa Denko K.K.(NSSMC)主要业务
- 表66: Showa Denko K.K.(NSSMC) 外延（EPI）晶圆产品基准
- 表67: Showa Denko K.K.(NSSMC) 外延（EPI）晶圆销量（千件）、收入（百万元）、价格（美元/件）及毛利率（2021-2026）
- 表68: Showa Denko K.K.(NSSMC)战略举措
- 表69: Epiworld Intenational 外延（EPI）晶圆概况
- 表70: Epiworld Intenational主要业务
- 表71: Epiworld Intenational 外延（EPI）晶圆产品基准
- 表72: Epiworld Intenational 外延（EPI）晶圆销量（千件）、收入（百万元）、价格（美元/件）及毛利率（2021-2026）
- 表73: Epiworld Intenational战略举措
- 表74: SK Siltron(Dupont) 外延（EPI）晶圆概况
- 表75: SK Siltron(Dupont)主要业务
- 表76: SK Siltron(Dupont) 外延（EPI）晶圆产品基准
- 表77: SK Siltron(Dupont) 外延（EPI）晶圆销量（千件）、收入（百万元）、价格（美元/件）及毛利率（2021-2026）
- 表78: SK Siltron(Dupont)战略举措
- 表79: TYSiC 外延（EPI）晶圆概况
- 表80: TYSiC主要业务
- 表81: TYSiC 外延（EPI）晶圆产品基准
- 表82: TYSiC 外延（EPI）晶圆销量（千件）、收入（百万元）、价格（美元/件）及毛利率（2021-2026）
- 表83: TYSiC战略举措
- 表84: 中国市场不同类型外延（EPI）晶圆销量（2021-2026）&（千件）
- 表85: 中国市场不同类型外延（EPI）晶圆销量预测（2027-2032）&（千件）
- 表86: 中国市场不同类型外延（EPI）晶圆销量市场份额（2021-2026）
- 表87: 中国市场不同类型外延（EPI）晶圆销量市场份额预测（2027-2032）
- 表88: 中国市场不同类型外延（EPI）晶圆收入（2021-2026）&（百万元）
- 表89: 中国市场不同类型外延（EPI）晶圆收入预测（2027-2032）&（百万元）
- 表90: 中国市场不同类型外延（EPI）晶圆收入市场份额（2021-2026）
- 表91: 中国市场不同类型外延（EPI）晶圆收入市场份额预测（2027-2032）
- 表92: 中国市场不同产品类型外延（EPI）晶圆价格走势（2021-2026）&（美元/件）
- 表93: 中国市场不同产品类型外延（EPI）晶圆价格走势预测（2027-2032）&（美元/件）
- 表94: 中国市场不同应用外延（EPI）晶圆销量（2021-2026）&（千件）
- 表95: 中国市场不同应用外延（EPI）晶圆销量预测（2027-2032）&（千件）
- 表96: 中国市场不同应用外延（EPI）晶圆销量市场份额（2021-2026）
- 表97: 中国市场不同应用外延（EPI）晶圆销量市场份额预测（2027-2032）
- 表98: 中国市场不同应用外延（EPI）晶圆收入（2021-2026）&（百万元）
- 表99: 中国市场不同应用外延（EPI）晶圆收入预测（2027-2032）&（百万元）
- 表100: 中国市场不同应用外延（EPI）晶圆收入市场份额（2021-2026）
- 表101: 中国市场不同应用外延（EPI）晶圆收入市场份额预测（2027-2032）
- 表102: 中国市场不同应用外延（EPI）晶圆价格走势（2021-2026）&（美元/件）
- 表103: 中国市场不同应用外延（EPI）晶圆价格走势预测（2027-2032）&（美元/件）
- 表104: 外延（EPI）晶圆行业供应链分析
- 表105: 外延（EPI）晶圆关键原材料
- 表106: 外延（EPI）晶圆上游原料供应商及联系方式列表
- 表107: 外延（EPI）晶圆行业主要下游客户
- 表108: 外延（EPI）晶圆典型经销商列表
- 表109: 外延（EPI）晶圆行业发展分析---发展趋势
- 表110: 外延（EPI）晶圆行业发展分析---厂商壁垒
- 表111: 外延（EPI）晶圆行业发展分析---驱动因素
- 表112: 外延（EPI）晶圆行业发展分析---制约因素
- 表113: 外延（EPI）晶圆行业相关重点政策一览
- 表114: 中国外延（EPI）晶圆产量、销量、进口量及出口量（2021-2026）&（千件）
- 表115: 中国外延（EPI）晶圆产量、销量、进口量及出口量预测（2027-2032）&（千件）
- 表116: 中国市场外延（EPI）晶圆主要进口来源

(c) 2026 APO Research. 版权所有。

- 表117: 中国市场外延（EPI）晶圆主要出口目的地

图表清单：

- 图1: 本报告涉及到的年份
- 图2: 研究目标
- 图3: 关键采访目标
- 图4: 自下而上及自上而下验证
- 图5: 资料三角测定
- 图6: 外延（EPI）晶圆产品图片
- 图7: 中国市场外延（EPI）晶圆规模, 2021 VS 2025 VS 2032（百万元）
- 图8: 中国市场外延（EPI）晶圆收入及增长率（2021-2032）&（百万元）
- 图9: 中国市场外延（EPI）晶圆销量及增长率（2021-2032）&（千件）
- 图10: 硅产品图片
- 图11: 碳化硅产品图片
- 图12: 氮化镓产品图片
- 图13: 砷化镓产品图片
- 图14: 磷化产品图片
- 图15: 其他产品图片
- 图16: 存储
- 图17: 微处理器
- 图18: 模拟集成电路
- 图19: 分立器件和传感器
- 图20: 其他
- 图21: 2025年中国市场主要厂商外延（EPI）晶圆销量市场份额
- 图22: 2025年中国市场主要厂商外延（EPI）晶圆收入市场份额
- 图23: 中国市场主要厂商外延（EPI）晶圆总部及产地分布
- 图24: 中国主要厂商成立时间
- 图25: 中国主要厂商商业化日期
- 图26: 2025年中国前五及前十生产商外延（EPI）晶圆市场份额
- 图27: 中国外延（EPI）晶圆第一梯队、第二梯队和第三梯队厂商及市场份额（2021 VS 2025）
- 图28: 中国市场不同产品类型外延（EPI）晶圆销量市场份额（2021-2032）
- 图29: 中国市场不同产品类型外延（EPI）晶圆收入市场份额（2021-2032）
- 图30: 中国市场不同产品类型外延（EPI）晶圆价格走势（2021-2032）&（美元/件）
- 图31: 中国市场不同应用外延（EPI）晶圆销量市场份额（2021-2032）
- 图32: 中国市场不同应用外延（EPI）晶圆收入市场份额（2021-2032）
- 图33: 中国市场不同应用外延（EPI）晶圆价格走势（2021-2032）&（美元/件）
- 图34: 外延（EPI）晶圆产业链
- 图35: 外延（EPI）晶圆生产模式分析
- 图36: 外延（EPI）晶圆行业采购模式分析
- 图37: 外延（EPI）晶圆行业销售模式分析
- 图38: 直接销售与间接销售份额比较
- 图39: 经销商概述
- 图40: 外延（EPI）晶圆中国企业SWOT分析
- 图41: 中国外延（EPI）晶圆产能、产量、产能利用率及发展趋势（2021-2032）&（千件）
- 图42: 中国外延（EPI）晶圆产量、市场需求量及发展趋势（2021-2032）&（千件）

APO RESEARCH 北京华恒智信人力资源顾问有限公司 17/4628303

(c) 2026 APO Research. 版权所有。